

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-278724

(43) 公開日 平成9年(1997)10月28日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 7 C 217/90		7457-4H	C 0 7 C 217/90	
211/50		8828-4H	211/50	
217/88		7457-4H	217/88	
229/56		9450-4H	229/56	
229/60		9450-4H	229/60	
審査請求 未請求 請求項の数20 O L (全 13 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平9-30108

(22) 出願日 平成9年(1997)2月14日

(31) 優先権主張番号 特願平8-28020

(32) 優先日 平8(1996)2月15日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000003986

日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

(72) 発明者 仁平 貴康

千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学
工業株式会社中央研究所内

(72) 発明者 縄田 秀行

千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学
工業株式会社中央研究所内

(72) 発明者 袋 裕善

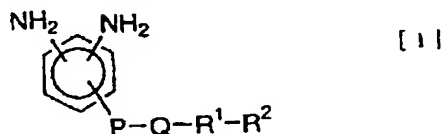
千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学
工業株式会社中央研究所内

(54) 【発明の名称】 ジアミノベンゼン誘導体及びそれを用いたポリイミド並びに液晶配向膜

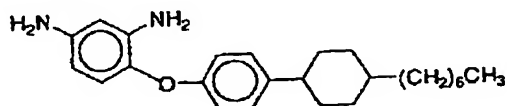
(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 ポリイミドよりなる液晶配向膜において、安定な高いチルト角を与えるポリイミドの原料となるジアミン及び該ジアミンを用いたポリイミド並びに該ポリイミドを用いた液晶配向膜の提供。

【解決手段】 一般式〔1〕

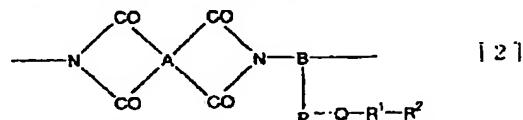


具体的には、例えば



で表されるジアミノベンゼン誘導体。該ジアミノベンゼン誘導体を少なくとも1モル%以上含有するジアミンとテトラカルボン酸及びその誘導体とを反応させ、還元粘度が0.05~5.0dl/g(温度30℃のN-メチ

ルピロリドン中、濃度0.5g/dl)のポリイミド前駆体とし、これを閉環させてなる、一般式〔2〕で表される繰返し単位を有するポリイミド並びに該ポリイミドを含有してなる液晶配向膜。

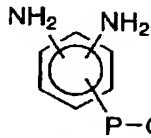


(式中、Aはテトラカルボン酸を構成する4価の有機基、Bはジアミンを構成する2価の有機基を表し、P、Q、R¹及びR²は上記式〔1〕と同じである。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式〔1〕

【化1】



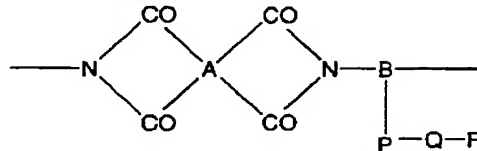
〔1〕

(式中、Pは単結合または-O-、-COO-、-CONH-より選ばれる2価の有機基であり、Qは芳香環、脂肪族環、複素環及びそれらの置換体より選ばれる環状置換基を表し、R¹は脂肪族環であり、R²は炭素数が1以上22以下の直鎖状アルキル基を表す。)で表されるジアミノベンゼン誘導体。

【請求項2】 一般式〔1〕中のPが-O-である請求項1記載のジアミノベンゼン誘導体。

【請求項3】 一般式〔1〕中のQがベンゼン環である請求項1又は2に記載のジアミノベンゼン誘導体。

【請求項4】 一般式〔1〕中のR¹がシクロヘキサン環である請求項1乃至3のいずれかに記載のジアミノベ



〔2〕

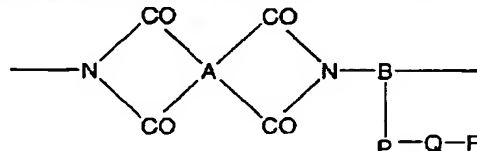
(式中、Aはテトラカルボン酸を構成する4価の有機基、Bはジアミンを構成する2価の有機基を表し、P、Q、R¹及びR²は上記式〔1〕と同じである。)で表される繰り返し単位を有するポリイミド。

【請求項6】 一般式〔1〕中のPが-O-である請求項5記載のポリイミド。

【請求項7】 一般式〔1〕中のQがベンゼン環である請求項5又は6に記載のポリイミド。

【請求項8】 一般式〔1〕中のR¹がシクロヘキサン環である請求項5乃至7のいずれかに記載のポリイミド。

【請求項9】 テトラカルボン酸及びその誘導体が、脂



〔2〕

(式中、Aはテトラカルボン酸を構成する4価の有機基、Bはジアミンを構成する2価の有機基を表し、P、Q、R¹及びR²は上記式〔1〕と同じである。)で表される繰り返し単位を有するポリイミドを含有してなる液晶配向膜。

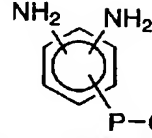
【請求項13】 一般式〔2〕中のPが-O-である請求項12記載の液晶配向膜。

【請求項14】 一般式〔2〕中のQがベンゼン環である請求項12又は13記載の液晶配向膜。

ンゼン誘導体。

【請求項5】 一般式〔1〕

【化2】



〔1〕

(式中、Pは単結合または-O-、-COO-、-CONH-より選ばれる2価の有機基であり、Qは芳香環、脂肪族環、複素環及びそれらの置換体より選ばれる環状置換基を表し、R¹は脂肪族環であり、R²は炭素数が1以上22以下の直鎖状アルキル基を表す。)で表されるジアミノベンゼン誘導体を少なくとも1モル%以上含有するジアミンとテトラカルボン酸及びその誘導体とを反応させ、還元粘度が0.05~5.0dl/g(温度30℃のN-メチルピロリドン中、濃度0.5g/dl)のポリイミド前駆体とし、これを閉環させてなる、一般式〔2〕

【化3】

環式テトラカルボン酸及びその誘導体である請求項5乃至8のいずれかに記載のポリイミド。

【請求項10】 テトラカルボン酸及びその誘導体が、1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物及びその誘導体である請求項5乃至9のいずれかに記載のポリイミド。

【請求項11】 テトラカルボン酸及びその誘導体が、3,4-ジカルボキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸2無水物及びその誘導体である請求項5乃至9のいずれかに記載のポリイミド。

【請求項12】 一般式〔2〕

【化4】

【請求項15】 一般式〔2〕中のR¹がシクロヘキサン環である請求項12乃至請求項14いずれかに記載の液晶配向膜。

【請求項16】 一般式〔2〕中のAが、脂環式テトラカルボン酸及びその誘導体の残基である請求項12乃至15のいずれかに記載の液晶配向膜。

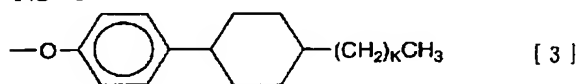
【請求項17】 脂環式テトラカルボン酸及びその誘導体が、1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物及びその誘導体である請求項16に記載の液晶

配向膜。

【請求項18】 脂環式テトラカルボン酸及びその誘導体が、3,4-ジカルボキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸2無水物及びその誘導体である請求項16に記載の液晶配向膜。

【請求項19】 一般式〔2〕において $-P-Q-R^1-R^2$ が一般式〔3〕

【化5】



(式中、kは0～21の整数を表す。)であるポリイミドを用いた請求項12乃至18のいずれかに記載の液晶配向膜。

【請求項20】 一般式〔3〕の側鎖を有するジアミン成分が全ジアミン成分の1～49モル%含有するジアミン成分から得られたポリイミドである請求項19記載の液晶配向膜。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なジアミノベンゼン誘導体及び該化合物を原料の一つとして合成されるポリイミド並びに該ポリイミドを用いた液晶配向膜に関するものであり、更に詳しくは工業的に製造容易な特定の構造を有するジアミン及びそれを用いたポリイミド並びに該ポリイミドを用いた液晶配向膜に関するものである。本発明のジアミンを用いて合成されるポリイミドは、液晶表示素子の配向膜として用いるのに特に有用である。

【0002】

【従来の技術】従来、ポリイミドはその特徴である高い機械的強度、耐熱性、耐溶剤性のために、電気・電子分野における保護材料、絶縁材料として広く用いられている。しかし、近年の電気・電子分野の発展は目覚ましく、それに対応して、用いられる材料に対しても益々高度な特性が要求されるようになってきている。中でも液晶表示素子の配向膜用途においては、塗膜表面の均質性と耐久性故に、従来よりポリイミドがもっぱら用いられてきた。しかし、液晶表示の高密度化、高性能化が図られる中で、ポリイミド塗膜の表面特性が重視され、従来のポリイミドにはない新たな特性の付与が必要になってきている。

【0003】液晶表示素子は、液晶の電気光学的変化を利用した表示素子であり、装置的に小型軽量であり、消費電力が小さい等の特性が注目され、近年、各種ディスプレイ用の表示装置として目覚ましい発展を遂げている。中でも正の誘電異方性を有するネマティック液晶を用い、相対向する一対の電極基板のそれぞれの界面で液晶分子を基板に対し平行に配列させ、かつ、液晶分子の配向方向が互いに直交するように両基板を組み合わ

た、ツイステッドネマティック型(TN型)の電界効果型液晶表示素子は、その代表的なものである。

【0004】このようなTN型の液晶表示素子においては、液晶分子の長軸方向を基板表面に均一に平行に配向させること、更に液晶分子を基板に対して一定の傾斜配向角(以下、チルト角という)をもって配向させることが重要である。この様に液晶分子を配向させる代表的な方法としては、従来より二つの方法が知られている。第一の方法は、酸化珪素等の無機物を基板に対して斜めから蒸着することにより基板上に無機膜を形成し、蒸着方向に液晶分子を配向させる方法である。この方法では、一定のチルト角を有する安定した配向は得られるものの工業的には効率的ではない。

【0005】第二の方法は、基板表面に有機被膜をもうけ、その表面を綿、ナイロン、ポリエステル等の布で一定方向にラビングし、ラビング方向に液晶分子を配向させる方法である。この方法は、比較的容易に安定した配向が得られるため、工業的には専らこの方法が採用されている。有機膜としては、ポリビニルアルコール、ポリオキシエチレン、ポリアミド、ポリイミド等が挙げられるが、化学的安定性、熱的安定性等の点からポリイミドが最も一般的に使用されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】液晶配向膜の分野においては、ポリイミドなどの有機膜をラビングする方法では、従来高いチルト角を安定に得ることは困難であった。これを解決する手段として、特開昭62-297819号公報には、長鎖アルキル化合物とポリイミド前駆体の混合物よりなる液晶配向処理剤が提案されている。更に、特開昭64-25126号公報には、アルキル基を有するジアミンを原料としたポリイミドよりなる液晶配向処理剤が提案されている。この様に、ポリイミド中にアルキル基を導入して液晶のチルト角を高めようとする試みは数多くなされ、チルト角を高めることに関しては可能となった。

【0007】しかし、上記のようなポリイミド中にアルキル基を導入する液晶配向膜においては、チルト角の熱安定性が充分ではなかった。即ち、従来のアルキル基を導入したポリイミド配向膜においては、液晶注入後のチルト角は高められるものの、液晶のアイソトロピック温度以上に加熱(以下アイソトロピック処理という)した際にチルト角が低下してしまう問題があった。特にチルト角が高い場合、或は配向膜形成時の硬化温度が低い場合などには、アイソトロピック処理によるチルト角の低下が一層顕著となる。また基板上にポリイミド膜を形成する際、一般には200～300℃の高い温度で焼成されることが多いが、この際アルキル側鎖自体の耐熱性が十分でないことから、特に高温焼成においてはチルト角が低下してしまったり、バラツキが発生することがあるなどの問題があった。これらの問題は、今後の液晶表示

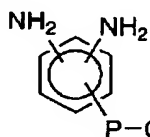
素子に於いて、更に高コントラストで均一な液晶表示を達成する上では極めて重要な課題であり、単にチルト角が高いだけではなく、より熱的に安定なチルト角を与えるポリイミド配向膜が切望されていた。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、液晶配向膜による液晶のチルト角の熱的安定性をより向上させるべく詳細且つ系統的に鋭意検討した結果、本発明を完成するに至った。即ち、本発明は、一般式〔1〕

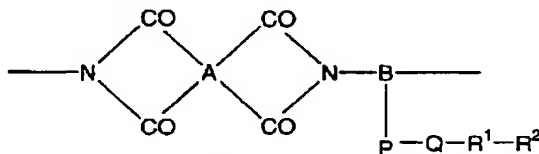
【0009】

【化6】



〔1〕

【0010】(式中、Pは単結合または-O-、-CO



〔2〕

【0013】(式中、Aはテトラカルボン酸を構成する4価の有機基、Bはジアミンを構成する2価の有機基を表し、P、Q、R¹及びR²は上記式〔1〕と同じである。)で表される繰り返し単位を有するポリイミドに関するものである。更に、本発明は、上記一般式〔2〕で表される繰り返し単位を少なくとも1モル%以上含有するポリイミドを含有してなる液晶配向膜に関する。以下、本発明を詳細に説明する。

【0014】

【発明の実施の形態】本発明のジアミノベンゼン誘導体は合成が容易であり、ポリイミド、ポリアミドなどの原料として有用である。更に、これを原料の1つとして用い、側鎖に特定の環状置換基を有するポリイミドが得られる。このポリイミドは、特に、液晶表示素子の配向膜用途用に用いることが有用であり、液晶の配向性が良好で、しかも熱的に安定した高いチルト角を得ることができる。

【0015】特に本発明は、ジアミノベンゼン誘導体及びそれから得られる特定の環状置換基を有するポリイミドを液晶配向膜として用いることで、液晶のチルト角を高め、その熱的な安定性を向上させることが大きな目的の1つである。そのためには一般式〔1〕におけるQは環状側鎖の熱的な安定性を高める上で脂肪族環状置換基、芳香族環状置換基或いは複素環状置換基等の環状置換基であり、R¹の脂肪族環状置換基はチルト角の熱的安定性を向上させる上で必須であり、R²は炭素数1～22の直鎖状アルキル基であり、チルト角の大きさを制御する上で必須であり、これらは連結部Pを介してポリイミド主鎖に連結される。

O-、-CONH-より選ばれる2価の有機基であり、Qは芳香環、脂肪族環、複素環及びそれらの置換体より選ばれる環状置換基を表し、R¹は脂肪族環及びその置換体より選ばれる環状置換基であり、R²は炭素数が1以上22以下の直鎖状アルキル基を表し、mは1を表す。)で表されるジアミノベンゼン誘導体に関するものである。

【0011】又、本発明は前記の一般式〔1〕で表されるジアミノベンゼン誘導体を少なくとも1モル%以上含有するジアミンとテトラカルボン酸及びその誘導体とを反応させ、還元粘度が0.05～5.0dl・g(温度30℃のN-メチルピロリドン中、濃度0.5g/dl)のポリイミド前駆体とし、これを閉環させてなる、一般式〔2〕

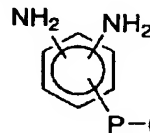
【0012】

【化7】

一般式〔1〕

【0016】

【化8】

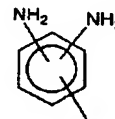


〔1〕

【0017】で表されるジアミノベンゼン誘導体は、特定の構造を有するジアミンであって、ジアミン部

【0018】

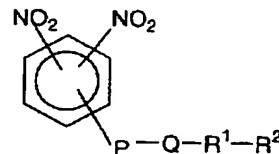
【化9】



【0019】連結部P、環状置換基Q、R¹、及び線状のアルキル基R²より構成され、その合成方法は特に限定されるものではない。例えば、以下に述べる方法により合成することができる。ジアミンの合成に於いては、対応する一般式〔II〕で示す

【0020】

【化10】



【0021】ジニトロ体を合成し、更に、通常の方法でニトロ基を還元してアミノ基に変換することが一般的で

ある。連結部Pは、単結合(結合のみ)、エーテル結合—O—、エステル結合—COO—、アミド結合—CONH—などの結合基であり、これらの結合基は通常の有機合成的手法で形成させることができる。例えば、エーテル結合では対応するハロゲン誘導体と水酸基置換誘導体をアルカリ存在下で反応させたり、アミド結合では対応する酸クロリドとアミノ基置換誘導体をアカリ存在下で反応させたりする方法が一般的である。

【0022】ジニトロ部形成のための原料の具体例としては、結合部Pの形成のための置換基、例えばハロゲン原子、ヒドロキシル基、ハロゲン化アシル基で置換されたジニトロベンゼンであり、これらで置換されたジニトロベンゼンの具体例は、2,3-ジニトロベンゼン、2,4-ジニトロベンゼン、2,5-ジニトロベンゼン、2,6-ジニトロベンゼン、3,4-ジニトロベンゼン、3,5-ジニトロベンゼンなどが挙げられるが、原料の入手性、ポリイミド重合の際の反応性の点から、2,4-ジニトロクロロベンゼン、2,4-ジニトロフェノール、2,4-ジニトロ安息香酸クロリドが最も一般的である。

【0023】一般式[1]における環状置換基Qの具体例としてはシクロヘキサン環、ビスシクロヘキシル環、ターシクロヘキシル環等の脂肪族環状置換基、ベンゼン環、ビフェニル環、ターフェニル環等の芳香族環及びフェニルピリミジン環等の複素環等の環状置換基が挙げられる。本発明の環状置換基Qは、これらの環状化合物及びその類似体が用いられ、原料の入手性、合成反応のし易さなどから、Qとしてはシクロヘキサン環、ベンゼン環、ビフェニル環を用いるのが好ましい。特に好ましいのはベンゼン環である。

【0024】一般式[1]における脂肪族環状置換基R¹の具体例としてはシクロヘキサン、ビスシクロヘキシル環、ターシクロヘキシル環等の脂肪族環状置換基である。本発明の脂肪族環状置換基R¹は、これらの環状化合物及びその類似体が用いられるが、特に原料の入手性、合成反応のし易さなどから、R¹としてはシクロヘキサン環、ビスシクロヘキシル環を用いるのが好ましい。

【0025】一般式[1]におけるR²は、炭素数1~22、好ましくは3~10の直鎖状アルキル基である。炭素数としては対応するポリイミドを配向膜として用いた場合に目的とするチルト角を得るために適宜選択することができる。Q、R¹、R²の連結方法としては種々の方法があるが、グリニャー反応、芳香環のフリーデルクラフツアシル化法、キシユナー還元法などの一般的有機合成手法を用いることで適宜連結することが可能である。

【0026】以上述べたような製造方法により得られる前記一般式[1]で表される本発明のジアミノベンゼン誘導体は、テトラカルボン酸、テトラカルボン酸ジハライド、テトラカルボン酸2無水物などのテトラカルボン

酸及びその誘導体との重縮合をおこなうことにより、側鎖に特定の構造を有するポリイミドを合成することができる。

【0027】本発明のポリイミドを得る方法は特に限定されない。具体的にはテトラカルボン酸及びその誘導体と前記ジアミンを反応、重合させてポリイミド前駆体とし、閉環イミド化して得ることができる。本発明のポリイミドを得るために使用されるテトラカルボン酸及びその誘導体は特に限定されない。

【0028】その具体例を挙げると、ピロメリット酸、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸、1,2,5,6-ナフタレンテトラカルボン酸、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルボン酸、2,3,6,7-アントラセンテトラカルボン酸、1,2,5,6-アントラセンテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エーテル、3,3',4,4'-ベンゾフェノントテトラカルボン酸、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)スルホン、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メタン、2,2'-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プロパン、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2,2'-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プロパン、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシラン、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジフェニルシラン、2,3,4,5-ピリジントテトラカルボン酸、2,6-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ピリジンなどの芳香族テトラカルボン酸及びこれらの2無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物、1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸、1,2,3,4-シクロペンタンテトラカルボン酸、1,2,4,5-シクロヘキサンテトラカルボン酸、2,3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸、3,4-ジカルボキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸などの脂環式テトラカルボン酸及びこれらの2無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物、1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸などの脂肪族テトラカルボン酸及びこれらの2無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物などが挙げられる。

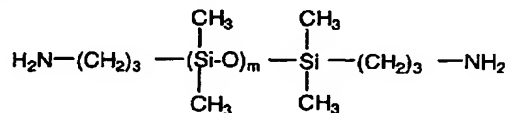
【0029】特に配向膜用途としては、塗膜の透明性の点から脂環式テトラカルボン酸及びこれらの2無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物が好ましく、特に、1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物および3,4-ジアカルボキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸2無水物が好ましい。又、これらのテトラカルボン酸及びその誘導体の1種又は2種以上を混合して使用することもできる。

【0030】本発明は、テトラカルボン酸及びその誘導

体と一般式〔1〕で表されるジアミノベンゼン誘導体（以下、ジアミン〔1〕と略す）とそれ以外の一般のジアミン（以下、一般ジアミンと略す）を共重合することでもできる。この際用いられる一般ジアミンは、一般にポリイミド合成に使用される1級ジアミンであって、特に限定されるものではない。敢えてその具体例を挙げれば、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、2,5-ジアミノトルエン、2,6-ジアミノトルエン、4,4'-ジアミノビスフェニル、3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノビスフェニル、3,3'-ジメトキシ-4,4'-ジアミノビスフェニル、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルエーテル、2,2'-ジアミノジフェニルプロパン、ビス(3,5-ジエチル4-アミノフェニル)メタン、ジアミノジフェニルスルホン、ジアミノベンゾフェノン、ジアミノナフタレン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェニル)ベンゼン、9,10-ビス(4-アミノフェニル)アントラセン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4'-ビス(4-アミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン等の芳香族ジアミン、ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン、ビス(4-アミノ-3-メチルシクロヘキシル)メタン等の脂環式ジアミン及びテトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン等の脂肪族ジアミン、更には、

【0031】

【化11】



【0032】（式中、mは1から10の整数を表す。）等のジアミノシロキサン等が挙げられる。又、これらのジアミンの1種又は2種以上を混合して使用することもできる。本発明のポリイミドを重合する際に、使用するジアミンの総モル数に対するジアミン〔1〕のモル数の割合を調節することにより、撈水性などのポリイミドの表面特性を改質でき、更に液晶配向膜として用いる場合には、液晶との濡れ性、更には、液晶のチルト角を高めることが可能である。この際使用するジアミンの総モル数に対するジアミン〔1〕のモル数の割合は1モル%以上である。

【0033】また液晶配向膜として用いる場合、実使用上適切な重合度のポリイミドを得易いこと、或いは一般的な液晶表示方式（例えばスーパーツイステッドネマティック方式等）において必要とされるチルト角としては

数度～10数度程度が多用されること、などの点から、使用するジアミンの総モル数に対するジアミン〔1〕のモル数の割合は1モル%～49モル%の範囲とするのが一般的である。

【0034】テトラカルボン酸及びその誘導体と上記ジアミンとを反応、重合させポリイミド前駆体とした後、これを閉環イミド化するが、この際用いるテトラカルボン酸及びその誘導体としてはテトラカルボン酸2無水物をもちいるのが一般的である。テトラカルボン酸2無水物のモル数とジアミン〔1〕と一般ジアミンの総モル数との比は0.8から1.2であることが好ましい。通常、の重合反応同様、このモル比が1に近いほど生成する重合体の重合度は大きくなる。

【0035】重合度が小さすぎるとポリイミド膜の強度が不十分となる。又、重合度が大きすぎるとポリイミド膜形成時の作業性が悪くなる場合がある。従って、本反応における生成物の重合度は、ポリイミド前駆体溶液の還元粘度換算で0.05～5.0dl/g（温度30℃のN-メチルピロリドン中、濃度0.5g/dl）とするのが好ましい。

【0036】テトラカルボン酸2無水物と上記ジアミンとを反応、重合させる方法は、特に限定されるものではなく、一般にはN-メチルピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド等の有機極性溶媒中に上記ジアミンを溶解し、その溶液中にテトラカルボン酸2無水物を添加、反応させてポリイミド前駆体を合成した後、脱水閉環イミド化する方法がとられる。

【0037】テトラカルボン酸2無水物と上記ジアミンとを反応させポリイミド前駆体とする際の反応温度は-20から150℃、好ましくは-5から100℃の任意の温度を選択することができる。更に、このポリイミド前駆体を100～400℃で加熱脱水するか、又は通常用いられているピリジン/無水酢酸などのイミド化触媒を用いて化学的イミド化を行うことによりポリイミドとすることができる。

【0038】本発明のポリイミドを電気・電子素子の絶縁膜、保護膜更には液晶表示素子の配向膜として使用するに際しては、基板上に均一膜厚のポリイミド塗膜を形成する必要がある。このポリイミド塗膜を形成するには、通常はポリイミド前駆体溶液をそのまま基板に塗布し、基板上で加熱イミド化してポリイミド塗膜を形成することができる。この際用いるポリイミド前駆体溶液は、上記重合溶液をそのまま用いてもよく、又、生成したポリイミド前駆体を大過剰の水、メタノールのごとき貧溶媒中に投入し、沈殿回収した後、溶媒に再溶解して用いてもよい。上記ポリイミド前駆体溶液の希釈溶媒及び/又は沈殿回収したポリイミド前駆体の再溶解溶媒は、ポリイミド前駆体を溶解するものであれば特に限定されない。

【0039】それらの溶媒の具体例としては、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド等を挙げることができる。これらは単独でも混合して使用してもよい。更に、単独で均一溶液が得られない溶媒であっても、均一溶液が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が挙げられる。更に、ポリイミド膜と基板の密着性を向上させる目的で、得られたポリイミド前駆体溶液にカップリング剤等の添加剤を加えることはもちろん好ましい。又、基板上で加熱イミド化させる温度は100～400℃の任意の温度を採用できるが、特に150～350℃の範囲が好ましい。

【0040】一方、本発明のポリイミドが溶媒に溶解する場合には、テトラカルボン酸2無水物と上記ジアミンを反応して得られたポリイミド前駆体を溶液中でイミド化し、ポリイミド溶液とすることができる。溶液中でポリイミド前駆体をポリイミドに転化する場合には、通常は加熱により脱水閉環させる方法が採用される。この加熱脱水による閉環温度は、150～350℃、好ましくは120～250℃の任意の温度を選択できる。又、ポリイミド前駆体をポリイミドに転化する他の方法としては、公知の脱水閉環触媒を使用して化学的に閉環することもできる。

【0041】この様にして得られたポリイミド溶液はそのまま使用することもでき、又メタノール、エタノール等の貧溶媒に沈殿させ単離した後、適当な溶媒に再溶解させて使用することもできる。再溶解させる溶媒は、得られたポリイミドを溶解させるものであれば特に限定さ

れないが、その例としては2-ピロリドン、N-メチルピロリドン、N-エチルピロリドン、N-ビニルピロリドン、N, Nジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、γ-ブチロラクトン等が挙げられる。

【0042】その他、単独ではこのポリイミドを溶解させない溶媒であっても、溶解性を損なわない範囲内であれば上記溶媒に加えても構わない。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が挙げられる。又、ポリイミド膜と基板の密着性を更に向上させる目的で、得られたポリイミド溶液にカップリング剤等の添加剤を加えることはもちろん好ましい。この溶液を基板に塗布し、溶媒を蒸発させることにより基板上にポリイミド被膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すれば充分であり、通常は80から150℃で充分である。

【0043】更に、液晶配向膜として用いる場合には、透明電極の付いたガラス又はプラスチックフィルム等の透明基板上に膜厚100から3000オングストロームのポリイミド膜を形成し、次いでポリイミド膜をラビング処理することにより液晶配向膜とすることができる。以下に実施例を示し、本発明を更に詳細に説明するが、これに限定されるものではない。

【0044】

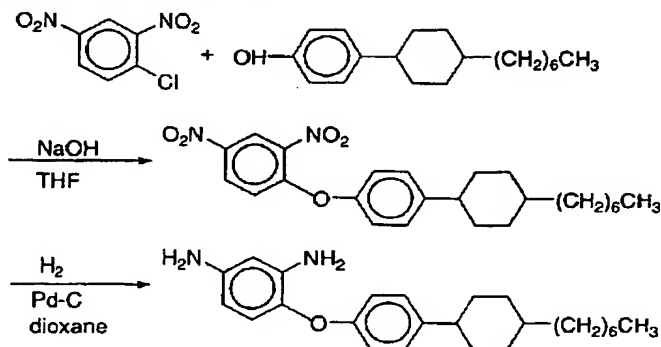
【実施例】

実施例1

(4-(4-トランス-n-ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼンの合成)

【0045】

【化12】



【0046】2,4-ジニトロクロロベンゼン23.3gと4-トランス-n-ヘプチルシクロヘキシルフェノール30gをテトラヒドロフラン270CCに溶解した。この溶液に18-クラウン-6-エーテル2.9gと水酸ナトリウム5.3gを加え、50℃で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、乾燥後アセトニトリル水溶液から再結晶すると4-(4-トランス-n-ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジニトロベンゼンが46.4g(96%)、得られた。融点118℃

得られたジニトロ化合物40gをジオキサン500CCに溶解した。この溶液に窒素雰囲気下、Pd-C3.8gを加えたのち、水素雰囲気下で終夜攪拌した。Pd-Cろ過後、ろ液を水にあけ、析出した結晶をろ過した。乾燥後、ヘキサン-ベンゼン混合溶媒から再結晶すると4-(4-トランス-n-ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼンが29g(84%)得られた。融点128℃
IR, NMR, MASSスペクトルよりこの結晶は目的とする4-(4-

トランス-*n*-ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼンであることが確認された。分析結果を以下に示す。

【0047】マスペクトル(*m/e*):380(*M*⁺)

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm)7.1(2H, d), 6.8(2H, d), 6.7(1H, d), 6.2(1H, s), 6.1(1H, d), 3.6(4H, bs), 2.5~0.8 (m)

IR(KBr, cm⁻¹)3462, 3357, 3222(NH₂), 2948, 2917, 2847(C

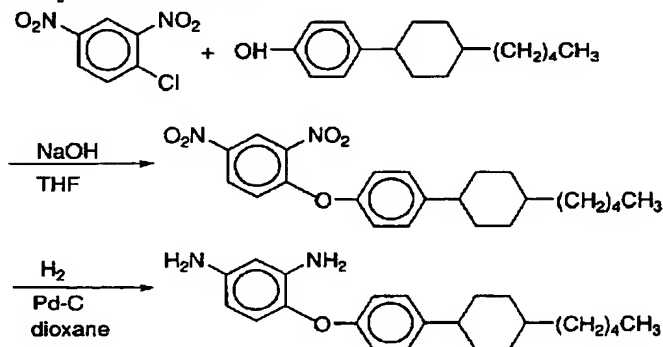
H₂)

実施例2

(4-(4-トランス-*n*-ペンチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼンの合成)

【0048】

【化13】



【0049】2,4-ジニトロクロロベンゼン25.95gと4-トランス-*n*-ペンチルシクロヘキシルフェノール30gをテトラヒドロフラン270CCに溶解した。この溶液に18-クラウン-6-エーテル3.1gと水酸化ナトリウム5.85gを加え、50°Cで5時間攪拌した。反応混合物を水にあげ、乾燥後アセトニトリル水溶液から再結晶すると4-(4-トランス-*n*-ペンチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジニトロベンゼンが41.9g(80%)得られた。融点118°C

得られたジニトロ化合物41.9gをジオキサン500CCに溶解した。この溶液に窒素雰囲気下、Pd-C3.6gを加えたのち、水素雰囲気下で終夜攪拌した。Pd-Cをろ過後ろ液を水にあげ、析出した結晶をろ過した。乾燥後、ヘキサン-ベンゼン混合溶媒から再結晶すると4-(4-トランス-*n*-ペンチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼンが34.4g(96%)得られた。融点130°C

IR, NMR, MASSスペクトルよりこの結晶は目的とする4-(4-トランス-*n*-ペンチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼンであることが確認された。分析結果を以下に示す。

【0050】マスペクトル(*m/e*):352(*M*⁺)

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm)7.1(2H, d), 6.8(2H, d), 6.7(1H, d), 6.2(1H, s), 6.1(1H, d), 3.6(4H, bs), 2.5~0.8(m)

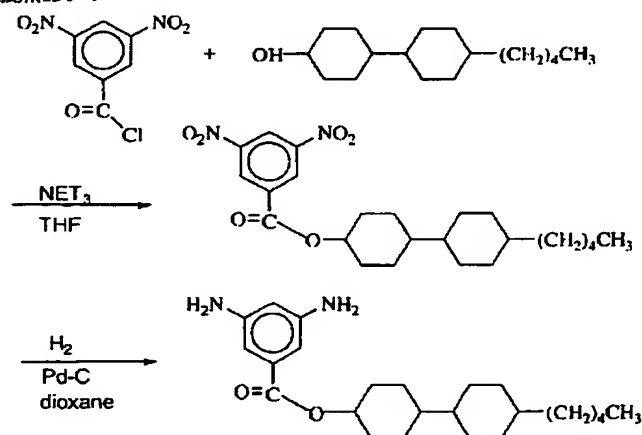
IR(KBr, cm⁻¹):3459, 3360, 3213(NH₂), 2952, 2917, 2847(CH₂)

実施例3

(4-トランス-*n*-ペンチルビシクロヘキシル-3,5-ジアミノベンゾエートの合成)

【0051】

【化14】



【0052】4-トランス-*n*-ペンチルシクロヘキシルシクロヘキサノール32gをテトラヒドロフラン60CCとトリエチルアミン18gに溶解した。この溶液に3,5-ジニトロベンゾイルクロリド29gを加え、50°Cで1時間攪拌した。

反応混合物を水にあげ、乾燥後アセトニトリルから再結晶すると4-トランス-*n*-ペンチルビシクロヘキシル-3,5-ジニトロベンゾエート45g(80%)得られた。融点146°C 得られたジニトロ化合物38gをジオキサン650CCに溶解し

た。この溶解液に窒素雰囲気下、Pd-C 3.1gを加えたのち、水素雰囲気下で終夜撹拌した。Pd-Cろ過後、ろ液を水にあげ、析出した結晶をろ過した。乾燥後、ヘキサン-ベンゼン混合溶媒から再結晶すると目的物が31g(71%)得られた。融点175°C

マスマスペクトル(m/e):386(M⁺)

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm):6.8(2H, s), 6.2(1H, s), 4.9(1H, bs), 3.7(3H, bs), 2.1~0.8(m)

IR(KBr, cm⁻¹):3416, 3395, 3304, 3206(NH₂), 2938, 2917, 2847(CH₂)

実施例4

(4-(4-トランス-n-プロピルシクロヘキシルフェノキシ)-1, 3-ジアミノベンゼンの合成) 2, 4-ジニトロクロロベンゼン23.3gと4-トランス-n-プロピルシクロヘキシルフェノール23.9gを用い実施例1同様にして4-(4-トランス-n-プロピルシクロヘキシルフェノキシ)-1, 3-ジニトロベンゼン35.7g(81%)を得た。融点134°C

得られたジニトロ化合物11.2gを用いて実施例1と同様に還元し、再結晶して4-(4-トランス-n-プロピルシクロヘキシルフェノキシ)-1, 3-ジアミノベンゼンが7.4g(78%)得られた。融点131°C

IR, NMR, MASSスペクトルよりこの結晶は目的とする4-(4-トランス-n-プロピルシクロヘキシルフェノキシ)-1, 3-ジアミノベンゼンであることが確認された。分析結果を以下に示す。

【0053】マスマスペクトル(m/e):324(M⁺)

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm):7.1(2H, d), 6.8(2H, d), 6.7(1H, d), 6.2(1H, s), 6.1(1H, d), 3.6(4H, bs), 2.5~0.8(m)

IR(KBr, cm⁻¹):3416, 3395, 3332, 3227(NH₂), 2932, 2924, 2847(CH₂)

実施例5

(4-(4-トランス-ブチルシクロヘキシルフェノキシ)-1, 3-ジアミノベンゼンの合成) 2, 4-ジニトロクロロベンゼン23.3gと4-トランス-n-ブチルシクロヘキシルフェノール25.5gを用い実施例1同様にして4-(4-トランス-n-ブチルシクロヘキシルフェノキシ)-1, 3-ジニトロベンゼン37.3g(81%)を得た。融点122°C

得られたジニトロ化合物21.9gを用いて実施例1と同様に還元し、再結晶して4-(4-トランス-n-ブチルシクロヘキシルフェノキシ)-1, 3-ジアミノベンゼンが16.8g(90%)得られた。融点129°C

IR, NMR, MASSスペクトルよりこの結晶は目的とする4-(4-トランス-n-プロピルビシクロヘキシル-1, 3-ジアミノベンゼンであることが確認された。分析結果を以下に示す。

【0054】マスマスペクトル(m/e):338(M⁺)

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm):7.1(2H, d), 6.8(2H, d), 6.7(1H, d), 6.2(1H, s), 6.1(1H, d), 3.6(4H, bs), 2.5~0.8(m)

IR(KBr, cm⁻¹):3459, 3360, 3332, 3213(NH₂), 2959, 2917, 2847(CH₂)

実施例6

(4-トランス-n-プロピルビシクロヘキシル-3, 5-ジアミノベンゾエートの合成) 4-トランス-n-プロピルシクロヘキシルシクロヘキサノール23.6gと3, 5-ジニトロベンゾイルクロリド24.2gを用い実施例3と同様にして4-トランス-n-プロピルビシクロヘキシル-3, 5-ジニトロベンゾエート19.3g(44%)を得た。融点134°C

得られたジニトロ化合物19.3gを用いて実施例3と同様に還元し、再結晶して4-トランス-n-プロピルビシクロヘキシル-3, 5-ジアミノベンゾエートが10g(61%)得られた。融点157°C

IR, NMR, MASSスペクトルよりこの結晶は目的とする4-(4-トランス-n-プロピルビシクロヘキシル)-3, 5-ジアミノベンゾエートであることが確認された。分析結果を以下に示す。

【0055】マスマスペクトル(m/e):359(M⁺)

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm):6.8(2H, s), 6.2(1H, s), 4.9(1H, bs), 3.7(3H, bs), 2.1~0.8(m)

IR(KBr, cm⁻¹):3416, 3395, 3304, 3213(NH₂), 2945, 2917, 2354(CH₂)

実施例7

(4-トランス-n-ブチルビシクロヘキシル-3, 5-ジアミノベンゾエートの合成) 4-トランス-n-ブチルシクロヘキシルシクロヘキサノール23gと3, 5-ジニトロベンゾイルクロリド22.3gを用い実施例3と同様にして4-トランス-n-ブチルビシクロヘキシル-3, 5-ジニトロベンゾエート14.7g(67%)を得た。融点124°C

得られたジニトロ化合物14.7gを用いて実施例3と同様に還元し、再結晶して4-トランス-n-ブチルビシクロヘキシル-3, 5-ジアミノベンゾエートが10g(79%)得られた。融点110°C

IR, NMR, MASSスペクトルよりこの結晶は目的とする4-トランス-n-ブチルビシクロヘキシル-3, 5-ジアミノベンゾエートであることが確認された。分析結果を以下に示す。

【0056】マスマスペクトル(m/e):373(M⁺)

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm):6.8(2H, s), 6.2(1H, s), 4.9(1H, bs), 3.7(3H, bs), 2.1~0.8(m)

IR(KBr, cm⁻¹):3452, 3360, 3191(NH₂), 2924, 2854(CH₂)

実施例8

(ポリイミドの製造) 実施例1で得られた4-(4-トランス-n-ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ)-1, 3-ジアミノベンゼン5g(13.1mmol)、1, 2, 3, 4-シクロブタン酸2無水物2.58g(13.1mmol)をN-メチルピロリドン43gに溶解して、20°Cで4時間撹拌し重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調製した。

【0057】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は0.51dl/g(濃度0.5g/dl, NMP中、30°C)であった。この溶液をガラス基板にコートし、250度/1時間熱処理して均一なポリイミド塗膜を形成させた。得られた塗膜のIR測定

を行い、ヘプチルシクロヘキシルフェニルオキシ基を含有するポリイミドであることを確認した。

実施例9～14

(ポリイミドの合成) 実施例2～7で得られたジアミンを用い、実施例8と同様にしてポリイミド前駆体溶液を調製した。得られたポリイミド前駆体溶液の還元粘度(濃度0.5g/dl, NMP中、30℃)はそれぞれ実施例9: 0.50dl/g、実施例10: 0.52dl/g、実施例11: 0.47dl/g、実施例12: 0.51dl/g、実施例13: 0.49dl/g、実施例14: 0.50dl/gであった。また、実施例4と同様にしてIR測定を行い、各々のジアミンに対応したアルキル環状置換基を有するポリイミドであることを確認した。

実施例15～21

(液晶配向膜の製造) 次に実施例8～14で得られたポリイミド前駆体溶液をガラス基板上にコートし、所定の温度で熱処理してポリイミド塗膜を形成させ、以下に示す方法によりポリイミド表面の親水性と液晶配向膜とした場合の液晶の配向性およびチルト角を測定した。結果を表に示した。

【0058】親水性の評価: ポリイミド前駆体溶液をN-メチルピロリドンで希釈し、樹脂濃度6%の溶液とし、ガラス基板に3500回転/分でスピコートし、80℃で5分、250℃で1時間熱処理して均一なポリイミド塗膜を形成させ、この塗膜上の水とヨウ化メチレンの接触角を測定し、Fowkesの式よりポリイミドの表面エネルギーを算出した。

【0059】チルト角の評価: ポリイミド前駆体溶液をN-メチルピロリドンで希釈し、樹脂濃度6%の溶液とし、透明電極付ガラス基板に3500回転/分でスピコートし、80℃で10分、250℃で1時間加熱処理して均一なポリ

イミド塗膜を形成させた。この塗膜を布でラビング後、23μmのスペーサーを挟んでラビング方向を平行にして組み立て、液晶(メルク社製: ZLI-2293)を注入してホモジニアス配向したセルを作成した。

【0060】このセルについて、偏光顕微鏡下で液晶配向の均一性を確認し、液晶注入直後および120℃1時間熱処理したものについて磁場容量法でチルト角を測定した。結果を表1に示す。尚、比較のため以下に示すジアミンを合成し、それを用いてポリイミド前駆体を合成し、液晶配向膜を作製し同様に評価した。結果を併せて表1に示す。

比較例1

実施例1と同様にして4-(4-シクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン(融点101℃)を得、得られたジアミンを用い、実施例8と同様に1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物から、ポリイミド前駆体溶液を調製した。次に実施例15に準じて配向膜の製造および親水性の評価、チルト角の評価を行った。結果を表1に示す。

比較例2

実施例3と全く同様にして合成されるジアミン4-ビスシクロヘキシル-3,5-ジアミノベンゾエート(黄色オイル)を用い、実施例4と同様に1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物から、ポリイミド前駆体溶液を調製した。次に実施例7～9に準じて配向膜の製造および親水性の評価、チルト角の評価を行った。

〔評価結果〕

【0061】

【表1】

表1

実施例	ポリイミド (実施例)	ジアミン (実施例)	表面エネルギー (dyn/cm)	チルト角 (°)
15	8	1	33.0	89 (90)
16	9	2	34.0	89 (90)
17	10	3	35.0	89 (89)
18	11	4	36.9	88.1(87.4)
19	12	5	36.1	90.0(90.0)
20	13	6	37.5	90.0(81.2)
21	14	7	37.0	81.6(85.0)
比較例				
1	1	1	42.8	2.4(1.3)
2	2	2	41.2	32.8(15.9)

チルト角()内は、120℃1時間熱処理後の値

【0062】いずれのセルも欠陥の全くない均一な配向が観察され、高いチルト角が得られた。

実施例22

ジアミンとして実施例1の4-(4-トランス-n-ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン6.92gと2,2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパン8.09

g、テトラカルボン酸として1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸7.59gを200ml フラスコ中窒素気流下で、N-メチルピロリドン87gに溶解し、20°Cで4時間攪拌して、重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調整した。

【0063】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は0.45 (濃度0.5g/dl、NMP中、30°C)であった。また、この溶液をガラス基板にコートし、180°Cもしくは250°Cで1時間熱処理して、ポリイミド塗膜を形成させ、得られた塗膜のIR測定を行い、ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ基を有するポリイミドであることを確認した。得られたポリイミド前駆体を用いて、ポリイミド塗膜の撥水性を調べたところ、その表面エネルギーは180°Cで1時間熱処理したものは36dyn/cmで、250°Cで1時間熱処理したものは37dyn/cmであった。

【0064】また液晶セルを作製し、配向性を調べたところ、欠陥が全くなく均一な配向性を示した。さらにこのセルを用い、チルト角を測定したところ、180°Cで1時間熱処理したものは液晶注入直後で43°、120°C1時間熱処理したもので50°だった。また250°Cで1時間熱処理したものは液晶の注入直後で35°、120°Cで1時間熱処理したもので35°だった。

実施例23

ジアミンとして実施例1の4-(4-トランス-n-ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン3.48gと2,2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパン12.2g、テトラカルボン酸として1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸7.64gを200ml フラスコ中窒素気流下で、N-メチルピロリドン82gに溶解し、20°Cで4時間攪拌して、重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調整した。

【0065】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は0.47 (濃度0.5g/dl、NMP中、30°C)であった。また、この溶液をガラス基板にコートし、180°Cもしくは250°Cで1時間熱処理して、ポリイミド塗膜を形成させ、得られた塗膜のIR測定を行い、ヘプチルシクロヘキシルフェノキシ基を有するポリイミドであることを確認した。得られたポリイミド前駆体を用いて、ポリイミド塗膜の撥水性を調べたところ、その表面エネルギーは180°Cで1時間熱処理したものは40dyn/cmで、250°Cで1時間熱処理したものは41dyn/cmであった。

【0066】また液晶セルを作製し、配向性を調べたところ、欠陥が全くなく均一な配向性を示した。さらにこのセルを用い、チルト角を測定したところ、180°Cで1時間熱処理したものは液晶注入直後で6°、120°C1時間熱処理したものは6°だった。また250°Cで1時間熱処理したものは液晶の注入直後で6°、120°Cで1時間熱処理したものは7°だった。

実施例24

ジアミンとして実施例2の4-(4-トランス-n-ペンチルシ

クロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン9.50gと2,2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパン11.06g、テトラカルボン酸として1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸10.36gを200ml フラスコ中窒素気流下で、N-メチルピロリドン195gに溶解し、20°Cで4時間攪拌して、重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調整した。

【0067】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は0.40 (濃度0.5g/dl、NMP中、30°C)であった。また、この溶液をガラス基板にコートし、180°Cもしくは250°Cで1時間熱処理して、ポリイミド塗膜を形成させ、得られた塗膜のIR測定を行いペンチルシクロヘキシルフェノキシ基を有するポリイミドであることを確認した。

【0068】得られたポリイミド前駆体を用いて、ポリイミド塗膜の撥水性を調べたところ、その表面エネルギーは180°Cで1時間熱処理したものは37dyn/cmで、250°Cで1時間熱処理したものは37dyn/cmであった。また液晶セルを作製し、配向性を調べたところ、欠陥が全くなく均一な配向性を示した。

【0069】さらにこのセルを用い、チルト角を測定したところ、180°Cで1時間熱処理したものは液晶注入直後で36°その後120°C1時間熱処理したもので37°だった。また250°Cで1時間熱処理したものは液晶注入直後で20°その後120°C1時間熱処理したもので21°だった。

実施例25

ジアミンとして実施例2の4-(4-トランス-n-ペンチルシクロヘキシルフェノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン4.80gと2,2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパン16.77g、テトラカルボン酸として1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸10.47gを200ml フラスコ中窒素気流下で、N-メチルピロリドン180gに溶解し、20°Cで4時間攪拌して、重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調整した。

【0070】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は0.41 (濃度0.5g/dl、NMP中、30°C)であった。また、この溶液をガラス基板にコートし、180°Cもしくは250°Cで1時間熱処理して、ポリイミド塗膜を形成させ、得られた塗膜のIR測定を行いペンチルシクロヘキシルフェノキシ基を有するポリイミドであることを確認した。

【0071】得られたポリイミド前駆体を用いて、ポリイミド塗膜の撥水性を調べたところ、その表面エネルギーは180°Cで1時間熱処理したものは41dyn/cmで、250°Cで1時間熱処理したものは43dyn/cmであった。また液晶セルを作製し、配向性を調べたところ、欠陥が全くなく均一な配向性を示した。

【0072】さらにこのセルを用い、チルト角を測定したところ、180°Cで1時間熱処理したものは液晶注入直後で5°で、その後120°C1時間熱処理したもので5°だった。また250°Cで1時間熱処理したものは液晶注入直後で7°で、その後120°C1時間熱処理したもので7°だった。

た。

実施例 26

ジアミンとして実施例 3 のペンチルビスクロヘキシル 3, 5-ジアミノベンゾエート 6.00g と 2, 2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパン 6.37g、テトラカルボン酸として 1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸 5.97g を 200ml フラスコ中窒素気流下で、N-メチルピロリドン 103g に溶解し、20℃で 4 時間攪拌して、重縮合反応を行いポリイミド前駆体溶液を調製した。

【0073】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0.46(濃度 0.5g/dl、NMP 中、30℃)であった。また、この溶液をガラス基板上にコートし、180℃もしくは 250℃で 1 時間熱処理して、ポリイミド塗膜を形成させ、得られた塗膜の IR 測定を行いペンチルビスクロヘキシルオキシカルボニル基を有するポリイミドであることを確認した。

【0074】得られたポリイミド前駆体を用いて、ポリイミド塗膜の撥水性を調べたところ、その表面エネルギーは 180℃で 1 時間熱処理したものは 37dyn/cm で、250℃で 1 時間熱処理したものは 40dyn/cm であった。また液晶セルを作製し、配向性を調べたところ、欠陥が全くなく均一な配向性を示した。

【0075】さらにこのセルを用い、チルト角を測定したところ、180℃で 1 時間熱処理したものは液晶注入直後で 80°で、その後 120℃1 時間熱処理したもので 85°だった。また 250℃で 1 時間熱処理したものは液晶注入直後で 59°で、その後 120℃1 時間熱処理したもので 62°だった。

実施例 27

ジアミンとして実施例 3 のペンチルビスクロヘキシル 3, 5-ジアミノベンゾエート 3.00g と 2, 2-ビス(4-アミノフェノキシフェニル)プロパン 9.56g、テトラカルボン酸として 1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸 5.97g を 200ml フラスコ中窒素気流下で、N-メチルピロリドン 100g に溶解し、20℃で 4 時間攪拌して、重縮合反応を行いポリイミド前駆体溶液を調製した。

【0076】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0.49(濃度 0.5g/dl、NMP 中、30℃)であった。また、この溶液をガラス基板上にコートし、180℃もしくは 250℃で 1 時間熱処理して、ポリイミド塗膜を形成させ、得られた塗膜の IR 測定を行いペンチルビスクロヘキシルオキシカルボニル基を有するポリイミドであることを確認した。

【0077】得られたポリイミド前駆体を用いて、ポリイミド塗膜の撥水性を調べたところ、その表面エネルギーは 180℃で 1 時間熱処理したものは 40dyn/cm で、250℃で 1 時間熱処理したものは 43dyn/cm であった。また液晶セルを作製し、配向性を調べたところ、欠陥が全くなく均一な配向性を示した。

【0078】さらにこのセルを用い、チルト角を測定したところ、180℃で 1 時間熱処理したものは液晶注入直後で 24°で、その後 120℃1 時間熱処理したもので 30°だった。

た。また 250℃で 1 時間熱処理したものは液晶注入直後で 25°で、その後 120℃1 時間熱処理したもので 31°だった。

比較例 3

ジアミンとしてヘキサデシルオキシ-2, 5-ジアミノベンゼン 1.60g とテトラカルボン酸として 1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸 1.80g を 100ml フラスコ中窒素気流下で、N-メチルピロリドン 31g に溶解し、20℃で 4 時間攪拌して、重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調製した。

【0079】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0.49(濃度 0.5g/dl、NMP 中、30℃)であった。また、この溶液をガラス基板上にコートし、180℃もしくは 250℃で 1 時間熱処理して、ポリイミド塗膜を形成させ、得られた塗膜の IR 測定を行い、ヘキサデシルオキシ基を有するポリイミドであることを確認した。

【0080】得られたポリイミド前駆体を用いて、ポリイミド塗膜の撥水性を調べたところ、その表面エネルギーは 180℃で 1 時間熱処理したものは 35dyn/cm で、250℃で 1 時間熱処理したものは 39dyn/cm であった。また液晶セルを作製し、配向性を調べたところ、欠陥が全くなく均一な配向性を示した。

【0081】さらにこのセルを用い、チルト角を測定したところ、180℃で 1 時間熱処理したものは液晶注入直後で 77°で、その後 120℃で 1 時間熱処理したもので 33°だった。また 250℃で 1 時間熱処理したものは液晶注入直後で 11°で、その後 120℃で 1 時間熱処理したもので 9°だった。以下の表 2 に実施例 22～27 及び比較例 3 でのチルト角の測定結果をまとめて示す。

【0082】

【表 2】

表 2

実施例	180℃キュア チルト角(°)	250℃キュア チルト角(°)
22	43(50)*	35(35)*
23	6(9)	6(7)
24	36(37)	20(21)
25	5(5)	7(7)
26	80(85)	59(62)
27	24(30)	25(31)
比較例 3	77(33)	11(9)

* () 内は 120℃加熱処理後の値

【0083】

【発明の効果】本発明のジアミノベンゼン誘導体は合成が容易であり、これを原料としたポリイミドを合成することにより、耐熱性や撥水性などのポリイミドの表面特

性を改質することができる。さらに液晶表示素子の配向膜用のポリイミドの場合には、液晶を均一に配向させ、高いチルト角が得られる。さらにこの場合、高いチルト

角を有しかつ、熱処理してもそのチルト角はほとんど変化しないという特徴を有する。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

C07C 237/38
237/40

C08G 73/10
G02F 1/1337

識別記号

NTF
525

庁内整理番号

9547-4H
9547-4H

FI

C07C 237/38
237/40

C08G 73/10
G02F 1/1337

NTF
525

技術表示箇所



THIS PAGE BLANK (USPTO)